

Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG

Silicon Sensor International AG, Charlottenstrasse 57, 10117 Berlin
Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard
WKN: 720190, ISIN DE0007201907

Infineon erteilt Großauftrag

31.07.06

Die schnelle Entwicklung einer neuen Packaging-Technologie für die Herstellung von Silizium-Mikrofonen durch die Microelectronic Packaging Dresden GmbH im Auftrag von Infineon wurde mit der Erteilung eines Großauftrages für die Produktion von jährlich bis zu 20 Mio. Stück und einer Laufzeit von zunächst vier Jahren erfolgreich abgeschlossen.

Mit diesem Auftrag wächst der Auftragsbestand der Microelectronic Packaging Dresden GmbH deutlich an. In der gesamten Gruppe erhöhte sich der aktuelle Auftragsbestand gegenüber dem 31.06.06 um ca. 15 % von rund 19 Mio Euro auf rund 22 Mio. Euro.

Durch diese Auftragserteilung wird neben der starken Position der Silicon Sensor Gruppe bei der kundenspezifischen Entwicklung und Produktion von optischen High End Sensoren auch ihre führende Stellung in der Anwendung von Aufbau- und Verbindungstechnologien für die Fertigung von mikromechanischen Sensoren auf Siliziumbasis weiter gefestigt.

Nach Einschätzungen verschiedener Marktforschungsinstitute wird sich der Markt für Silizium-Mikrophone sehr stürmisch entwickeln. Ausgehend von einem Marktvolumen in Höhe von 55 Mill. USD im Jahr 2005 wird bereits für das Jahr 2010 ein Marktvolumen von 680 Mill. USD vorhergesagt. Einsatz finden die Silizium-Mikrophone vor allem in neuen Handy-Generationen und Freisprechanlagen, in Notebooks sowie in der Elektronik für digitale Medien.

Weitere Angaben erhalten Sie im Internet unter: <http://www.silicon-sensor.com>
oder unter Tel: 030 / 20 94 57 10

Silicon Sensor International AG
Der Vorstand

Ad hoc message § 15 WpHG

Silicon Sensor International AG, Charlottenstrasse 57, 10117 Berlin
Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard
German Security no. 720190, ISIN DE0007201907

Infineon places large-scale order

July 31, 2006

After the rapid development of a new packaging technology for making silicon microphones commissioned by Infineon, Microelectronic Packaging Dresden GmbH has now won an order for the production of up to 20 mn units per year over a term of four years to start with.

This adds considerably to the company's back orders. Compared with March 31, 2006, orders on hand rose by approx. 15 %, from €19 mn to about €22 mn, throughout the group.

The order further strengthens Silicon Sensor's leading position in using mounting and bonding techniques to make silicon-based micromechanical sensors, apart from the excellent reputation the group enjoys in the customized development and production of optical high-end sensors.

A number of market research institutes expect brisk expansion in sales of silicon microphones. From a volume of USD 55 mn in 2005, the market is to grow to USD 680 mn in 2010. Silicon microphones have applications particularly in new generations of cell phones, hand-free systems, notebooks and electronic appliances for digital media.

For more information see our website at: <http://www.silicon-sensor.com>
or call +49-(0)30 – 20 94 57 10

Silicon Sensor International AG

Board of Directors